

2024 "

"

"

"

"

"

2024 "

"

2010

PECVD

ALD

SACVD

HDPCVD

Hybrid Bonding

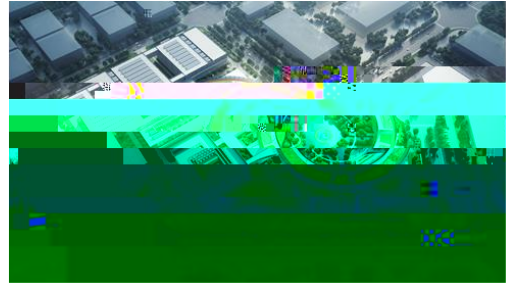
2024

1		7,986.46	7,986.46	
2		19,948.34	19,948.34	

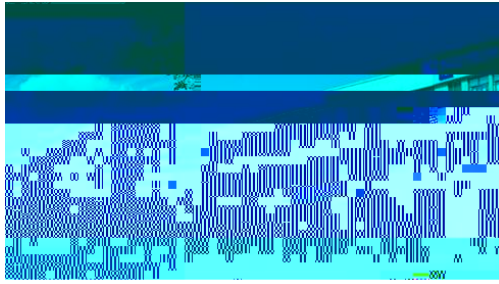
3



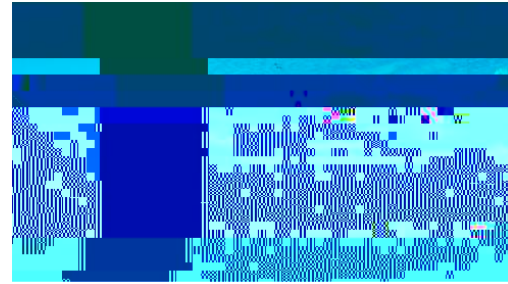
《南京东郊智能制造产业园生产运营中心一期》
《东郊智能制造产业园物料追溯系统》



《南京东郊智能制造产业园生产运营中心二期》
《东郊智能制造产业园物料追溯系统》



《东郊智能制造产业园生产运营中心二期》
《东郊智能制造产业园物料追溯系统》



《东郊智能制造产业园生产运营中心二期》
《东郊智能制造产业园物料追溯系统》

2024

MES



200 2024

2024

50

50

2024

2024

1500

2024

2024

SEMICON Chi na

8

8

"

"

2023

2022

10

2.60

126,478,797

32,884,487.22

2024

2023

2024

2024

2023

ESG

2024

"

"

"

"

"

"

15

"

"

2024 4 30